

## 特点

- 非绝缘，底板为公共电极
- 国际标准封装：全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
- 低正向压降

## 典型应用

- 电焊机电源
- 各种DC电源
- 变频器

I <sub>F(AV)</sub>	300A
V <sub>RRM</sub>	500-2500V
I <sub>FSM</sub>	11.5 A × 10 <sup>3</sup>
I <sup>2</sup> t	674 10 <sup>3</sup> a <sup>2</sup> s

符号	参数	测试条件	结温 T <sub>J</sub> (°C)	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I <sub>F(AV)</sub>	正向平均电流	180° 正弦半波, 50HZ 单面散热, T <sub>C</sub> =100°C	150			300	A
I <sub>T(RMS)</sub>	方均根电流		150			471	A
V <sub>RRM</sub>	反向重复峰值电压	V <sub>RRM</sub> tp=10ms V <sub>RSM</sub> =V <sub>DRM</sub> &V <sub>RRM</sub> +200V	150	500		2500	V
I <sub>RRM</sub>	反向重复峰值电流	at V <sub>DRM</sub> at V <sub>RRM</sub>	150			25	mA
I <sub>FSM</sub>	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波 V <sub>R</sub> =0.6V <sub>RRM</sub>	150			11.5	KA
I <sup>2</sup> t	浪涌电流平方时间积					674	A <sup>2</sup> S*10 <sup>3</sup>
V <sub>FO</sub>	门槛电压		150			0.80	V
r <sub>T</sub>	斜率电阻					0.64	mΩ
V <sub>FM</sub>	正向峰值电压	I <sub>TM</sub> =942A	25			1.30	V
R <sub>th(j-c)</sub>	热阻抗（结至壳）	单面散热				0.130	°C/W
R <sub>th(c-h)</sub>	热阻抗（壳至散）	单面散热				0.04	°C/W
F <sub>M</sub>	安装扭矩 (M5)				12		N·m
	安装扭矩 (M6)				6		N·m
T <sub>stq</sub>	储存温度			-40		125	°C
W <sub>t</sub>	质量						g
Outline	外形						

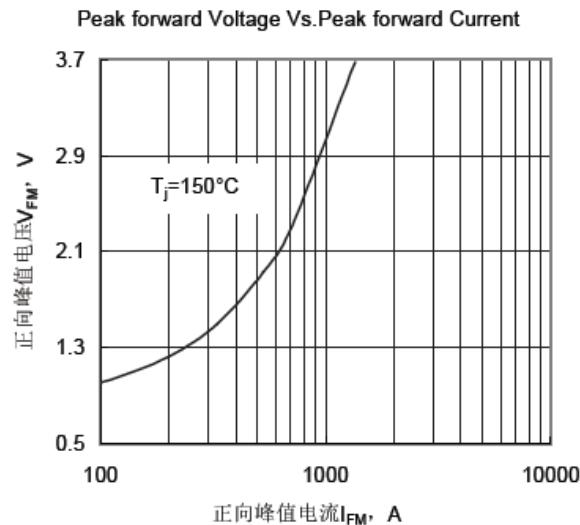


Fig.1 通态伏安特性曲线

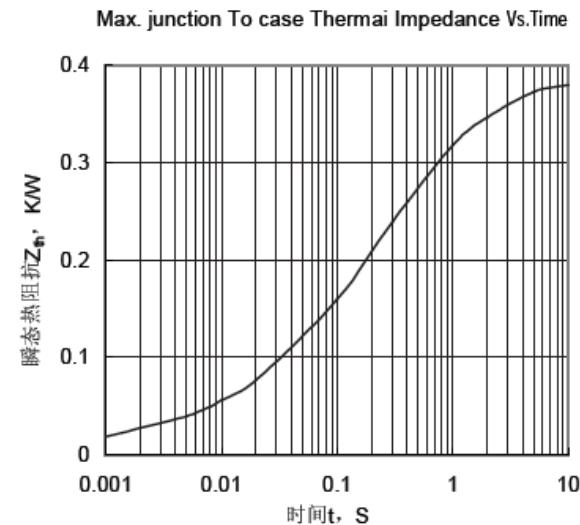


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

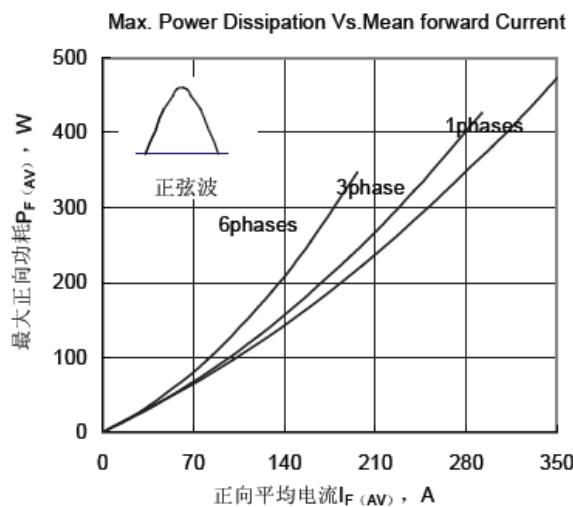


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

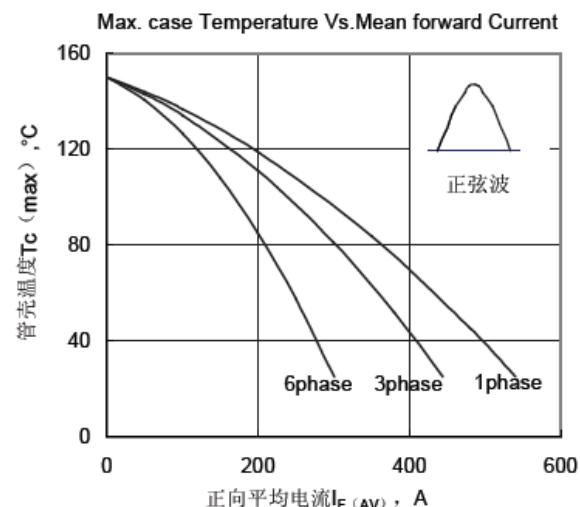


Fig.4 管壳温度与平均电流关系曲线

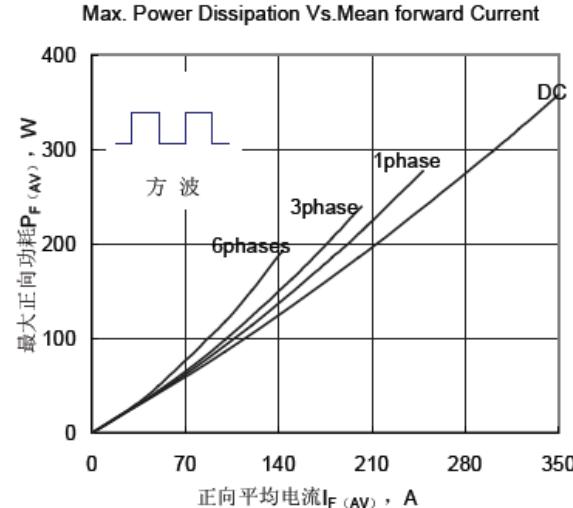


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

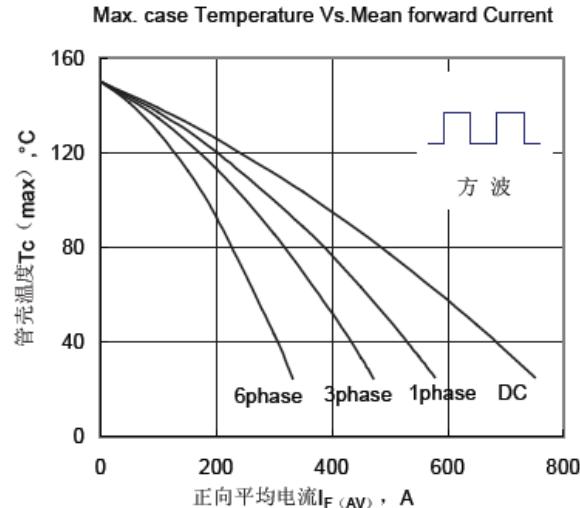


Fig.6 管壳温度与平均电流关系曲线

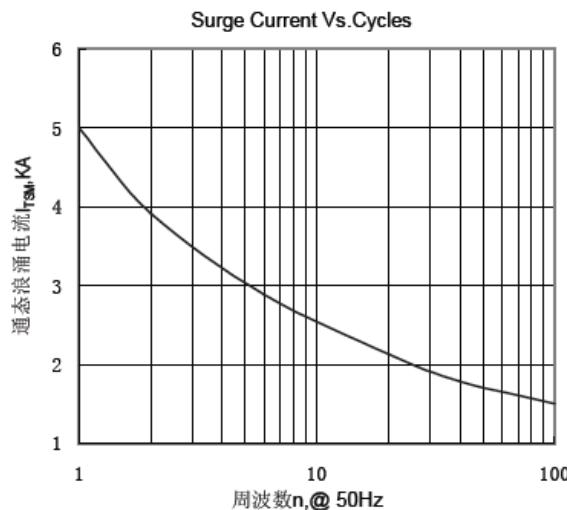


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

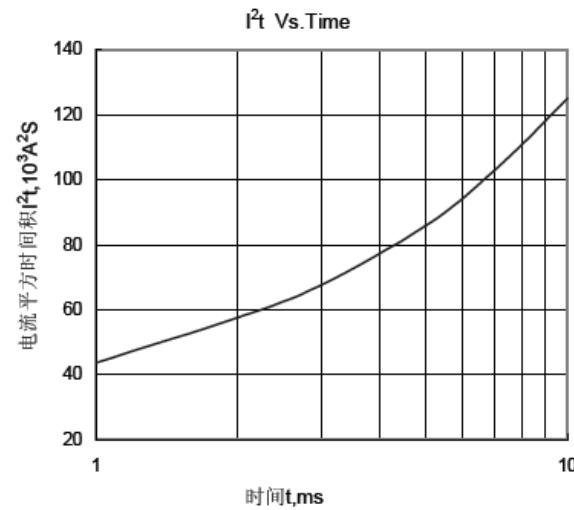


Fig.8  $I^2t$  特性曲线

外形图：

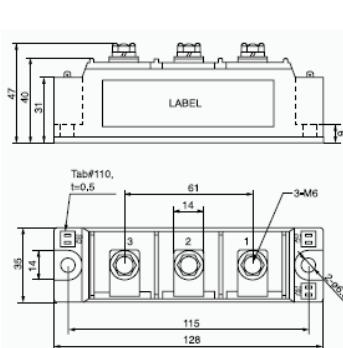


图 1

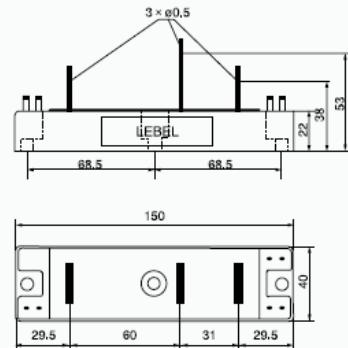


图 2

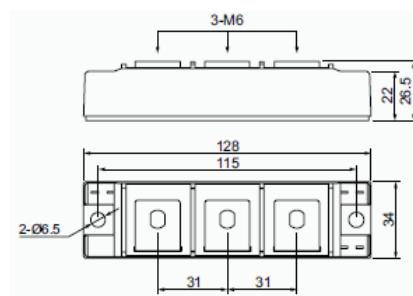


图 3

线路图：

